

半導體國際連結創新賦能計畫

113 年度智慧電子創新應用場域實作技術主題

公告

◎技術主題

序號	單位	場域	名稱(依筆劃排序)
1	國立高雄科技大學	高科大半導體封裝測試類產業環境中心	IC 封測場域實作
2	國立高雄科技大學	高科大半導體系專業半導體教學實驗室場域、 聯華電子設備學院	半導體設備場域實作(1) 半導體設備場域實作(2)